

# مشخصه یابی خواص لایه نازک الکترواپتیکی ZnO:Al ساخته شده به روش ترکیبی کندوپاش پلاسمایی ساده و اکسیداسیون حرارتی

تقی میرزائی شیخ آبادی

گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند

حسین زاهد

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

(دریافت مقاله: ۹۰/۰۸/۰۹ - پذیرش مقاله: ۹۰/۰۹/۳۰)

چکیده

علاقة به تحقیق و پژوهش در زمینه پلاسماهای غباری که رشته جدیدی در فیزیک پلاسما می‌باشد با توسعه صنعت میکروالکترونیک رشد چشمگیری داشته است. ذرات غبار که تا کنون به عنوان آلودگی در نظر گرفته می‌شوند، امروزه در فناوری های لایه گذاری برای صنایع میکروالکترونیک، اپتیک، الکترواپتیک استفاده می‌شوند. در اینجا ما روی پوشش با ذرات غبار از طریق ایجاد لایه نازک ZnO:Al کار می‌کنیم. ذرات غبار Zn و Al می‌باشند. لایه های نازک با روش ترکیبی کندوپاش ساده Zn و Al و اکسیداسیون حرارتی آنها ساخته شدن. لایه های نازک ZnO:Al با توجه به خواص فیزیکی ای که دارند شفافیت بالایی در نور مرئی و مقاومت الکتریکی پایینی دارند. خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های مذکور توسط XRD، RBS، پرتو چهار نقطه ای و طیف نمایی نوری در ناحیه طول موج مرئی بررسی شدند. مقدار مقاومت در بهترین حالت برابر با  $0.905 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$  و در طول موج nm ۳۰۰-۸۰۰ میزان عبوردهی نور ۸۵ درصد بدست آمد.

واژه های کلیدی: اکسیداسیون حرارتی، ZnO:Al، خواص الکتریکی و اپتیکی.

## Characterization and fabrication by combination of plasma sputtering and thermal oxidation electro – optical thin film ZnO:Al

T. Mirzaye

Physics Group, Birjand University

H. Zahed

Physics Group, Tabriz Sahand University of Technology

(Received 31 Oct 2011, accepted 21 Dec 2011)

### Abstract

The interest in dusty plasma research, which is a relatively new field in plasma physics, has increased with the development of microelectronics. The dust particles appear as pollutant in this industrial processing. Recently, however, they are seen from a different point of views – they can be useful in coatings various technologies for microelectronic, optic, electro-optic industrial. In this investigation we have concentrated on coating of dust particles by ZnO:Al thin film. Dust particles in the investigation are Zn, Al. Thin films are fabrication by Combination of Plasma Sputtering Zn, Al and Thermal Oxidation. These thin films have special physical properties, such as large bond strength, ZnO thin films exhibit high transparency in visible region and low electrical resistivity. The electrical and optical properties of ZnO:Al thin films were evaluated by XRD, RBS, the linear four point probe method and visible spectroscopy. The best electrical properties obtain  $0.905 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$  and the transparent in 300-800 nm wavelengths is 85 percent.

**Keywords:** Sputtering, Thermal Oxidation, ZnO:Al, Optical and Electrical Properties

E-mail of corresponding author: tmirzaye@yahoo.com

## مقدمه

دمای رشد پایین، غیر سمی بودن، سادگی فرآوری، مقاومت بالا به اکسیژن زدایی، پایداری بالای شیمیایی، مکانیکی و حرارتی، لایه نازک  $ZnO$  بعنوان ماده‌ای برای پوشش‌های رسانای شفاف مورد توجه قرار گرفته است [۴, ۸, ۷]. در این کار روی ساخت خواص لایه نازک  $ZnO:Al$  به روش ترکیبی کندوپاش و اکسیداسیون حرارتی تحقیق می‌کنیم و خواص لایه‌های ایجاد شده را بررسی می‌نماییم.

## روشهای تجربی

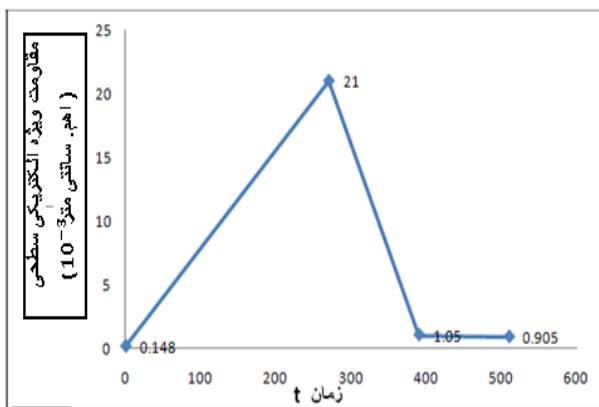
لایه نازک  $Zn:Al$  توسط سیستم لایه گذاری کندوپاشی نوع جریان مستقیم از یک هدف آلیاژی ساخته شد. میزان  $Zn$  و  $Al$  در هدف ساخته شده که توسط آنالیز کوانتمتری سنجیده شده است به صورت ۹۸ درصد فلز روی و ۲ درصد فلز آلومینیوم بود. زیر لایه مورد استفاده در این کار شیشه نوع سودا-آهک بود که توسط حمام آتراسونیک استون و الكل مورد شست و شو قرار گرفت. گاز آرگون به عنوان گاز پایه برای ایجاد لایه‌های نازک  $Zn-Al$  مورد استفاده قرار گرفت. سیستم ابتدا توسط دو پمپ روتوری و دیفیوژن تا فشار  $10^{-5}$  torr تخلیه گردید سپس گاز آرگون با فشار کار  $10^{-2}$  torr ( $3.2 \times 10^{-2}$ ) به درون اتاقک واکنش رانده شد. فاصله الکترودی  $9\text{ cm}$  و دمای زیرلایه  $C^{\circ} 100$  بود.

نمونه‌های لایه نشینی  $Zn-Al$  ایجاد شده به روش کندوپاش پلاسمایی را درون کوره الکتریکی اکسایتون عمودی (EXCITON) قرار دادیم. عملیات اکسیداسیون در هوای آزاد صورت گرفت. دمای اکسیداسیون طی یک سری آزمایشات  $C^{\circ} 380$  انتخاب گردید. زمان اکسیداسیون جهت رسیدن به ترکیب شیمیایی مطلوب برای خواص الکتریکی و اپتیکی مدنظر در دمای مذکور بصورت متغیر  $4:30$  ساعت،  $6:30$  ساعت و  $8:30$  ساعت انتخاب شد. عملیات سرد کردن نمونه‌ها در همان کوره و به صورت تدریجی صورت گرفت. از نمونه‌های ساخته شده آنالیز RBS برای سنجش ضخامت و استوکیومتری، XRD برای تعیین ساختار و تایید نوع لایه ایجاد شده، آنالیز اسپکتروسکوپی مرئی برای سنجش

امروزه تحقیق و توسعه در بکارگیری پلاسماهای غباری که شاخه‌ای از فیزیک پلاسما می‌باشد با رشد صنعت میکروالکترونیک پیشرفت چشمگیری داشته است. استفاده از ذرات غبار نه به عنوان آلودگی و اثرات مخرب آن، بلکه این بار بصورت ذرات تشکیل دهنده لایه‌های نازک یا ذرات تغییظ شده در لایه‌ها در فناوری‌های لایه گذاری برای صنایع میکروالکترونیک، اپتیک، الکتروپتیک علاقه مندی‌های زیادی را به خود جلب کرده است. بطور کلی ساخت لایه‌های نازک با روش‌های متفاوت و متنوعی صورت می‌گیرد که خواص مورد نیاز آنها تاثیر زیادی روی انتخاب یکی از این روش‌ها دارد. از میان روش‌های لایه‌گذاری و ساخت لایه‌نازک می‌توان کندوپاش پلاسمایی را نام برد. با توجه به حساسیت‌پذیری قطعات الکتریکی و الکتروپتیکی امروزه در صنایع مربوطه جهانی نسبت به روش کندوپاش پلاسمایی تمایل چشمگیری وجود دارد. از میان مواد لایه نازکی که کاربردهای گسترده‌ای دارند رساناهای شفاف خیلی مطرح می‌باشند. نیاز به سبکی، کوچکی و کم حجمی و سایل الکتروپتیکی از قبیل صفحات نمایش و حسگرهای گازی در کنار دلایل اقتصادی از عمدۀ عوامل رویکرد به این مواد می‌باشد. گونه‌های متداول‌تر این مواد  $In_2O_3$  و  $SnO_2$ ,  $CdO$ ,  $ZnO$  می‌باشند [۱, ۲, ۳].

اکسیدهای رسانای شفاف معمولاً عایق هستند از این رو آنها را با مواد دیگری آلایش می‌کنند. همچنین می‌توان این کار را از طریق تغییر در استوکیومتری با ارجحیت فلز به اکسیژن  $SnO_2$ ,  $Al$  با  $ZnO$  یا  $Ga$  را با  $Sn$  را با  $In_2O_3$  آلایش نمود. البته در تمام این مراحل باید دقت کرد که شفافیت لایه‌ها نیز از بین نرود. به دلیل سختی کنترل شرایط در پلاسماهای راکتیو امروزه رویکردی به روش‌های ترکیبی و اکسیداسیون حرارتی وجود دارد [۴, ۵, ۶]. اخیراً به دلایل ارزانی و فراوانی (بطوری که  $Zn$  هزار بار بیشتر از قلع در پوسته زمین وجود دارد)، قابلیت استفاده در مقیاس بزرگ، پایداری بالا در پلاسمای هیدروژنی،

در ادامه برای نمونه‌های اکسید شده در هوای آزاد به ازای زمان‌های متفاوت اکسیداسیون تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی سطحی را بررسی نموده‌ایم. نتایج حاصل از آن در منحنی شکل ۲ آورده شده است. مدت زمان لازم برای اکسیداسیون و رسیدن به بهترین خواص مطلوب رسانایی  $8:30$  یا  $510$  ثانیه ساعت می‌باشد. کمترین مقاومت حاصله با این روش  $\Omega \cdot cm = 10^{-3} \times 0.905$  می‌باشد. همان گونه که دیده می‌شود با افزایش زمان اکسیداسیون در کوره بر میزان رسانایی افزوده می‌شود. در واقع با ازدیاد زمان اکسید کردن علاوه بر شکل‌گیری  $ZnO$  و کاسته شدن از مقدار  $Zn$  بلورینگی لایه ایجاد شده بیشتر می‌شود و لذا رسانایی تقویت می‌شود. در زمان‌های اکسیداسیون کم امکان شکل‌گیری  $Al_2O_3$  به علت الکترونگاتیوی آن بیشتر می‌باشد که با توجه به بلورینگی کمتر نمونه‌ها، علی رغم وجود  $Zn$  فلزی بیشتر نسبت به اکسیژن، سبب مقاومت الکتریکی بیشتر نمونه‌ها شده است.



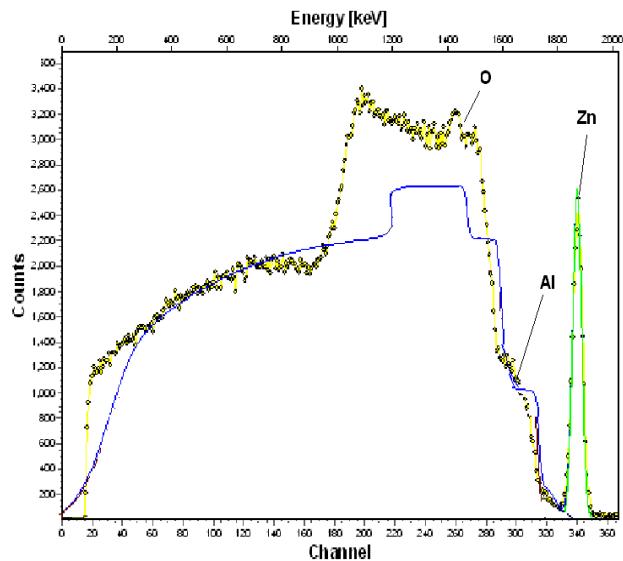
شکل ۲. تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی سطحی با افزایش زمان اکسیداسیون

یکی از مهمترین آنالیزهای صورت گرفته برای تایید تشکیل بلورهای XRD  $ZnO$  می‌باشد. از نمونه‌ای که در مدت  $510$  ثانیه در کوره هوای آزاد اکسید شده، الگوی پراش اشعه X گرفته می‌شود. نتایج حاصل از آن در جدول ۱ ارائه شده است.

عبوردهی نور مرئی و مقاومت سنجی چهار نقطه‌ای برای تعیین مقاومت گرفته شده است و نتایج برای زمان‌های متفاوت اکسیداسیون با هم مقایسه شده است.

## نتایج و بحث

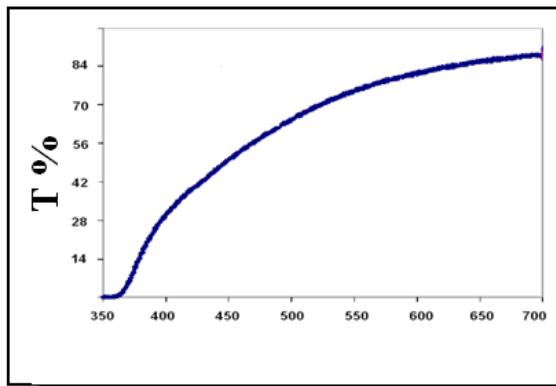
آنالیز RBS را یکبار توسط پروتون و یکبار دیگر توسط یون-های هلیم یا ذرات آلفا انجام داده‌ایم که نتایج حاصله تقریباً یکسان می‌باشد. علت انجام دوباره آنالیز RBS حساسیت کم دستگاه به فلز آلومینیوم می‌باشد، در واقع حد اولیه دستگاه در تشخیص عناصر، آلومینیوم می‌باشد. نتایج حاصل از این آنالیز در شکل ۱ ارائه شده است که تنها به نتیجه آنالیز برای یک نمونه اکتفا شده است. در همه این آنالیزها مقادیر منحنی تجربی با منحنی شبیه سازی شده در توافق خوبی می‌باشد و مقدار این ترکیب شیمیایی به صورت نسبت  $Zn/O = 51/49$  می‌باشد. با توجه به اندازه‌های اتمی  $Zn$  و  $O$  وجود جاهای خالی اکسیژنی مقدار ترکیب شیمیایی بدیهی و طبیعی می‌باشد و می‌توان آن را حد نسبت یک به یک دانست.



شکل ۱. آنالیز RBS نمونه اکسیداسیون حرارتی در هوای آزاد در زمان  $510$  ثانیه

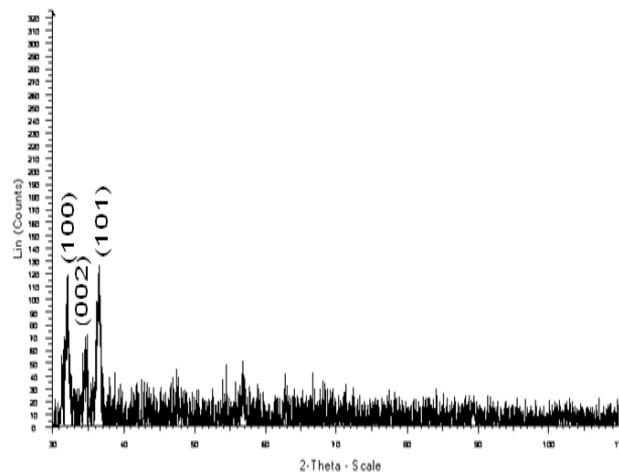
اکسیداسیون حرارتی به دلیل اکسیژنی که در اتمسفر وجود دارد، واکنش سطحی هسته بندی صورت می‌گیرد و لذا هسته بیشتری تولید می‌شود در نتیجه اندازه دانه‌ها کوچکتر می‌گردد و همین مساله تاثیر خود را روی رسانایی به خوبی نشان داده است بطوری که اندازه دانه‌ها بعد از مرحله اکسیداسیون کوچکتر و در نتیجه نسبت به مرحله کندوپاش ساده رسانایی تضعیف می‌گردد.

بهترین اطلاعات در مورد گاف انرژی از اندازه گیری‌های نوری و استفاده از قانون لامبرت و بیر بدست می‌آید<sup>[۹]</sup>. میزان درصد طیف عبوری اپتیکی از لایه‌های ZnO:Al در ناحیه ۳۰۰–۷۰۰ nm و نتایج حاصل از این آنالیز در شکل ۴ آورده شده است. در بهترین حالت برای لایه اکسید شده به روش حرارتی در مدت ۵۱۰ ثانیه، مقدار آن حدوداً ۸۵ درصد بدست آمد.



شکل ۴. میزان عبوردهی نور برای نمونه تولید شده با روش اکسیداسیون حرارتی در هوای آزاد در مدت ۵۱۰ ثانیه

با توجه به نتیجه شکل ۴ میزان عبوردهی نور مرئی برای نمونه اکسیداسیون حرارتی اگرچه در نهایت برای بعضی طول موج‌ها کمی بیشتر است ولی با شیب تقریباً یکنواختی نسبت به طول موج افزایش می‌یابد. علت این نتیجه آن است که فیلم‌های اکسیدی با اکسیداسیون لایه Zn که در Ar رسوب داده شده‌اند ساختاری چگال دارند. این چگالی سطحی بالا سبب انعکاس تابش فروودی از آنها شده و لذا این نحوه عبوردهی را داریم. دلیل دیگر این مساله در تفاوت ضخامت لایه‌ها می‌باشد که پخش و جذب نور اتفاق می‌افتد. پهنای



شکل ۱. الگوی پراش اشعه X برای نمونه اکسیدی در مدت ۵۱۰ ثانیه

جدول ۱. مشخصات حاصله از آنالیز XRD شکل ۳

D/ nm	FWHM/(°)	2θ/(°)	صفحه برآگ	نام نمونه
۶۴.۱۰	۰.۲۹۹	۴۳.۳۴۸	۱۰۱	Zn
۶۸.۹۵	۰.۲۶۱	۳۹.۲۴۳	۰۰۲	Zn
۲۵.۲۰	۰.۶۸۸	۳۶.۵۰۵	۱۰۰	Zn
۵۰.۷۵	۰.۳۴۱	۳۶.۳۶۱	۱۰۱	ZnO:Al اکسیداسیون
۵۰.۰۹	۰.۳۳۸	۳۴.۵۹	۰۰۲	ZnO:Al اکسیداسیون
۳۵.۱۱	۰.۴۶۸	۳۱.۹۸۴	۱۰۰	ZnO:Al اکسیداسیون

الگوی پراش اشعه X و نتایج جدول ۱ حاکی از شکل گیری صفحات (۱۰۱)، (۰۰۲)، (۱۰۰) می‌باشد که هیچ کدام جهت‌گیری ترجیحی خاصی را ندارند. در لایه نازک Wurtzite ZnO:Al همه پیک‌های ساختار شش وجهی تشکیل بدون هیچ جهت‌گیری ترجیحی در ساختار بلوری تشکیل شده است. ZnO با جهت‌گیری ترجیحی شبکه بلوری در جهت (۰۰۲) ظاهر نمی‌شود و مقدار پیک (۰۰۲) از سایر جهت‌گیری‌های شبکه بلوری (۱۰۰)، (۱۰۱) کمتر هم می‌باشد. این پیک ضعیف و وجود سایر پیک‌ها حاکی از شکل گیری لایه نازک به صورت چند بلوری می‌باشد. در

### منابع

1. D. Horwat and A. Billard, *Effects of substrate position and oxygen gas flow rate on the properties of  $ZnO:Al$  films prepared by reactive co-sputtering*, Thin Solid Films, 515(2007) 5444–5448.
2. Dong-Joo Kwak and Kang-II Park and Byung-Sub Kim and Su-Ho Lee and Se-Jong Lee and Dong-Gun Lim, *Argon Gas Pressure and Substrate Temperature Dependences of  $ZnO:Al$  Film by Magnetron Sputtering*, Journal of the Korean Physical Society, 45(2004) 206-210
3. Z. W. Li and W. Gao and Roger J. Reeve, *Zinc oxide films by thermal oxidation of zinc thin films*, Surface & Coatings Technology 198(2005) 319– 323
4. LI Li, FANG Liang, CHEN Ximing, LIU Gaobin, LIU Jun, YANG Fengfan, FU Guangzong, and KONG chunyan, *Effect of annealing treatment on the structural, optical, and electrical properties of Al-doped  $ZnO$  thin films*, RARE METALS, 26(2007)247-253
5. W. GAO, Z.W. Li, R. Harikisun, S.-S. Chang, *Zinc oxide films formed by oxidation of zinc under low partial pressure of oxygen*, Materials Letters 57(2003)1435– 1440
6. Ting-Jen Hsueh, Cheng-Liang Hsu, *Fabrication of gas sensing devices with  $ZnO$  nanostructure by the low-temperature oxidation of zinc particles*, Sensors and Actuators B 131(2008) 572–576
7. Chang S. Moon, Yun M. Chung, Woo S. Jung, Jeon G. Han, *The low temperature process design for Al doped  $ZnO$  film synthesis on polymer*, Surface & Coatings Technology 201(2007)5035–5038
8. A. A meth, E. Horváth, Z. L'abadi, L. Fed'ak, I. Barsony, *Single step deposition of different morphology  $ZnO$  gas sensing films*, Sensors and Actuators B 127 (2007) 157–160
9. M. Hesse, H. Mrier, B. Zeeh, *Spectroscopic Methods In Organic Chemistry*, George Thieme Verlag, 1997.

گاف اپتیکی حاصل از نمودار طیف نمایی و لبه جذب به طور تقریبی برای نمونه ساخته شده به روش اکسیداسیون حرارتی به ترتیب eV ۳.۲۶ و nm ۳۸۰ می‌باشد. در اینجا هم وجود نواقص ساختاری و درونی موجب اختلاف جزئی در گاف انرژی و لبه جذب بین مقادیر تئوری و تجربی شده است.

### نتیجه گیری

از بررسی نتایج اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها بدست آمد علاوه بر تایید هدف اصلی که تشکیل سیستم لایه نازک  $ZnO:Al$  به این نتایج می‌رسیم: برای روش اکسیداسیون حرارتی در معرض اتمسفر هوا کمترین مقاومت حاصله از نمونه اکسید شده در مدت ۵۱۰ ثانیه بدست آمد که مقدار آن برابر با  $\Omega \cdot Cm 10^{-3} \times 10^{0.905}$  می‌باشد. اکسیداسیون حرارتی منجر به بلورینگی لایه‌های نازک تشکیل شده می‌شود که نمونه‌های دارای ساختاری چند بلوری می‌باشند. اکسیداسیون حرارتی در کنار اکسید کردن لایه  $Zn$  نوعی فرآیند آنیل کردن هم می‌باشد که سبب بزرگ شدن اندازه دانه‌ها و کاهش مقاومت الکتریکی nm بیشتری می‌گردد. میزان عبوردهی نور در طول موج ۸۵۰-۷۰۰ nm برای لایه اکسید شده به روش حرارتی حدوداً ۸۵ درصد می‌باشد. مقدار گاف انرژی در بهترین حالت برای نمونه ساخته شده به طریق اکسیداسیون حرارتی گاف انرژی ساخته شده با روش اکسیداسیون حرارتی، یکنواختی خوبی در ناحیه طول موج مرئی دارند.